

Esercitazione su MOSFET a canale n

- 1) Realizzare il circuito riportato nella **Figura 1.** sottostante, utilizzando una resistenza R_D di $3.9\text{ k}\Omega$, e impostando una tensione di alimentazione V_{DD} di 10 VDC .

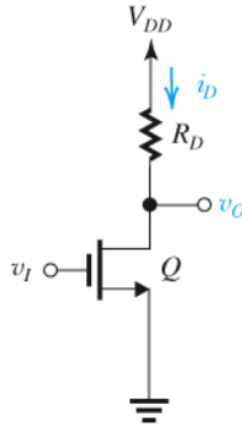


Figura 1.

- 2) Variando la tensione di ingresso V_I da 0 V a 3.5 V , determinare la caratteristica di trasferimento V_O-V_I , annotando i valori assunti da V_O al variare di V_I . Un possibile vettore di valori per V_I può essere: $[0,0.5,1,1.5,1.6,1.7,2,2.5,2.6,2.7,2.8, 2.9, 3,3.5]$.
- 3) Dopo aver valutato la tensione di uscita per diversi valori di V_I , sostituire la resistenza R_D con una da $12\text{ k}\Omega$ e quindi da $22\text{ k}\Omega$. Ripetere il punto 2 variando V_I e annotare i valori di V_O in corrispondenza delle due resistenze. Commentare il risultato ottenuto.
- 4) Inserendo una capacità in uscita al circuito (es. $C_1=3.3\text{ nF}$), determinare i tempi di propagazione che si hanno applicando in ingresso al circuito un segnale di onda quadra con una frequenza di 600 kHz e una tensione di 3 V_{pp} .
- 5) Sostituire la capacità di uscita con un'altra di differente valore (es. $C_2=1\text{ nF}$) e ripetere la stima dei tempi di propagazione e analizzare il risultato ottenuto.

N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

VN10LP

ISSUE 1 – FEB 94

FEATURES

- * 60 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)}=5\Omega$

REFER TO ZVN3306A FOR GRAPHS



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Continuous Drain Current at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$	I_D	270	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	3	A
Gate Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	625	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_J; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	60			V	$I_D=100\mu\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$
Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{GS(gh)}$	0.8		2.5	V	$I_D=1\text{mA}$, $V_{DS}=V_{GS}$
Gate Body Leakage	I_{GSS}			100	nA	$V_{GS}=\pm 20\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$
Zero Gate Voltage Drain Current (1)	I_{DSS}			10	μA	$V_{DS}=60\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$
On State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	750			mA	$V_{DS}=15\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$
Static Drain Source On State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$			5.0 7.5	Ω Ω	$V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=500\text{mA}$ $V_{GS}=5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$
Forward Transconductance (1)(2)	g_{fs}	100			mS	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=500\text{mA}$
Input Capacitance (2)	C_{iss}			60	pF	$V_{DS}=25\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$ $f=1\text{MHz}$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}			25	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}			5	pF	
Turn-On Time (2)(3)	$t_{(on)}$			10	ns	$V_{DD}=15\text{V}$, $I_D=600\text{mA}$
Turn-Off Time (2)(3)	$t_{(off)}$			10	ns	